PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章) Wi

REC'D 18 AUG 2005

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

				l l
出願人又は代理人 の沓類記号 JP920030117	今後の手続きについて	ては、様式PCT/	I PEA/416を参照す	「ること。
国際出願番号 PCT/JP2004/009529	国際出願日 (日.月.年) 05.	07.2004	優先日 (日.月.年) 30.0	7. 2003
国際特許分類(IPC)	Int. Cl' HO	5K 3/46		
出願人 (氏名又は名称) インターナ	ショナル・ビジネス・	マシーンズ・コーポ	レーション	
1. この報告書は、PCT35条に基づ 法施行規則第57条(PCT36条)	きこの国際予備審査機 の規定に従い送付する。 ・	関で作成された国際 ・	予備審査報告である。	
2. この国際予備審査報告は、この表紙	を含めて全部で	3 ~-3	うからなる。	
3. この報告には次の附属物件も添付さ a X 附属啓類は全部で 3	れている。 ぺージである	•	•	
X 補正されて、この報告の基 囲及び/又は図面の用紙(礎とされた及び/又は (PCT規則70.16及び	この国際予備審査機 と施細則第607号	関が認めた訂正を含む明 参照)	細書、請求の範
第 I 概 4 . 及び補充欄に示 国際予備審査機関が認定し	。 にしたように、出願時に た差替え用紙	おける国際出願の開	引示の範囲を超えた補正を	含むものとこの
			(郷ス維体の籍)	類、数を示す)。
b 電子媒体は全部で 配列表に関する補充欄に示す	ように コンピュータ	読み取り可能な形式		
ブルを含む。(実施細則第8	02号参照)			
4. この国際予備審査報告は、次の内容	浮を含む。			
区 第 I 棚 国際予備審査	報告の基礎			ļ
第11概 優先権	株女は産器 トの利用可	能性についての国際	予備審査報告の不作成	
第収線 窓田の単一件	のな加			3.67 岁为之诸(人)
区 第V欄 PCT35条	(2)に規定する新規性、	進歩性又は産業上の	の利用可能性についての	礼解、それを袋竹
第VI欄 国際出願の不備				
第四柄 国際出願に対	する恵兄		•	
国際予備審査の請求番を受理した日 17.03.2005		国際予備審査報告	を作成した日 01.08.200	1 5
名称及びあて先		特許庁審査官(権	限のある職員)	3 S 9 5 2 7
日本国特許庁 (IPEA/J			石 孝志 .	
郵便番号100-891 東京都千代田区設が関三丁目	4番3号			# 22.00
		│電話番号 03-	3581-1101 内	献 ろうとり

特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP2004/009529

第1梱 報告の基礎	
1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎	とした。
□ この報告は、	
2. この報告は下記の出願ช類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定 た差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。	に基づく命令に応答するために提出され
出願時の国際出願書類	
X 明細書 第 1-12 ページ、出願時に提出されたもの 第 ページ*、 第 ページ*、) 付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
X 請求の範囲 項、出願時に提出されたもの 第 4-6 項*、PCT19条の規定に対象 第 1,9,11 項*、17.03.2005 第 項*、	はづき補正されたもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
X 図面 図、出願時に提出されたもの第一 第 ページ/図*、 第 ページ/図*、 配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充概を参照すること。	の _ 付けで国際予備審査機関が受理したもの _ 付けで国際予備審査機関が受理したもの _
配列表に関する補尤楠を参照すること。 3. X 補正により、下記の各類が削除された。	
□ 明細審 第 区 請求の範囲 第	- ページ - 項 - ページ/図
4. この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして	した補正が出願時における開示の範囲を超 作成した。(PCT規則70.2(c))
□ 明細哲 第 □ □ 部求の範囲 第 □ 図面 第 □ □ 配列表 (具体的に配載すること) □ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	. ページ 項 . ページ/図
* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と配入されることがある。	

特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP2004/009529

ドV棚 新規性、進歩性又は藍菜」 それを裏付ける文献及び配	总明	去第12条(PCT35条(2))に定める見解、 	
. 見解・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		·	
新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	1, 4-6, 9, 11	有 無
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1, 4-6, 9, 11	有 無
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 	1, 4-6, 9, 11	有 無

文献及び説明(PCT規則70.7) 2.

2002-100869 A (株式会社メイコー) 文献1: J P

マ献1・JF 2002-100809 A (株式云社ノブコー) 05.04.2002 文献2:JP 2002-141628 A (京セラ株式会社) 17.05.2002 文献3:JP 11-177199 A (松下電器産業株式会社) 02.07.1999

請求の範囲1, 4-6, 9, 11に係る発明は、国際調査報告に引用されたいずれの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。

請求の範囲

1. (補正後) ベース基板と、

前記ベース基板上の少なくとも一部に設けられたランド導体層と、 前記ベース基板上及び前記ランド導体層上に設けられ、前記ランド 導体層に至るビアホールを有し、ガラス繊維を含有する絶縁層と、

前記ビアホールの表面上及び前記ビアホールの少なくとも開口近傍 の前記絶縁層表面を覆い、かつ前記ランド導体層と接続するビア導体 層と、

前記ビアホールの表面と前記ビア導体層との間に設けられ、前記絶 縁層内のガラス繊維を介した前記ビア導体層へのマイグレーションを 防ぐためのブロック層とを備え、

前記ブロック層は、少なくとも前記絶縁層内の前記ガラス繊維がある最上端から最下端までの範囲の前記絶縁層内壁を覆っており、かつ前記プロック層の下端は、前記ランド導体層の表面よりも上にあることを特徴とする、プリント配線板。

- 2. (削除)
- 3. (削除)
- 4. 請求項1に記載のプリント配線板であって、 前記絶縁層はガラス繊維が埋設された樹脂層からなることを特徴とす るプリント配線板。
- 5. 請求項1に記載のプリント配線板であって、 前記プロック層は絶縁層からなることを特徴とするプリント配線板。
- 6. 請求項1に記載のプリント配線板であって、 前記プロック層は樹脂層からなることを特徴とするプリント配線板。

PCT/JP 2004/009529

- 7. (削除)
- 8. (削除)
- 9. (補正後) a) ベース基板を準備するステップと、
 - b) 前記ベース基板上の少なくとも一部にランド導体層を設けるステップと、
 - c) 前記ベース基板上及び前記ランド導体層を覆うように、ガラス 繊維を含有する絶縁層を設けるステップと、
 - d) 前記ランド導体層上方の前記絶縁層に第1のビアホールを設けるステップと、
 - e) 前記第1のビアホール内に前記ランド導体層に至る第2のビアホールを設けると共に、前記第1のビアホールの表面に、前記絶縁層内のガラス繊維を介したマイグレーションを防ぐためのブロック層を設けるステップと、
 - f) 前記第2のビアホールの表面、前記ブロック層、及び前記第1の ビアホールの少なくとも開口近傍の前記絶縁層表面を覆い、かつ前記 ランド導体層に接続するビア導体層を設けるステップとを備え、

前記第2のビアホール及び前記ブロック層を設けるステップ (e) は、

・前記第1のビアホールを絶縁材料で充填するステップと、

前記充填された絶縁材料、及び前記第1のビアホールの底部と前記ランド導体層の表面との間の前記絶縁層のうち、前記絶縁材料の表面から前記ランド導体層の表面に至る柱状部分を、前記第1のビアホール表面上の所定の厚さの絶縁材料を残すように取り除くステップとを含むことを特徴とする、プリント配線板の製造方法。

10. (削除)

11. (補正後) 請求項9に記載のプリント配線板の製造方法であって、 前記第1のビアホールの深さは、前記絶縁層内の前記ガラス繊維があ る最下端よりも深く、かつ前記ランド導体層の表面よりも浅いことを特徴とす るプリント配線板の製造方法。